



Mini-SAS

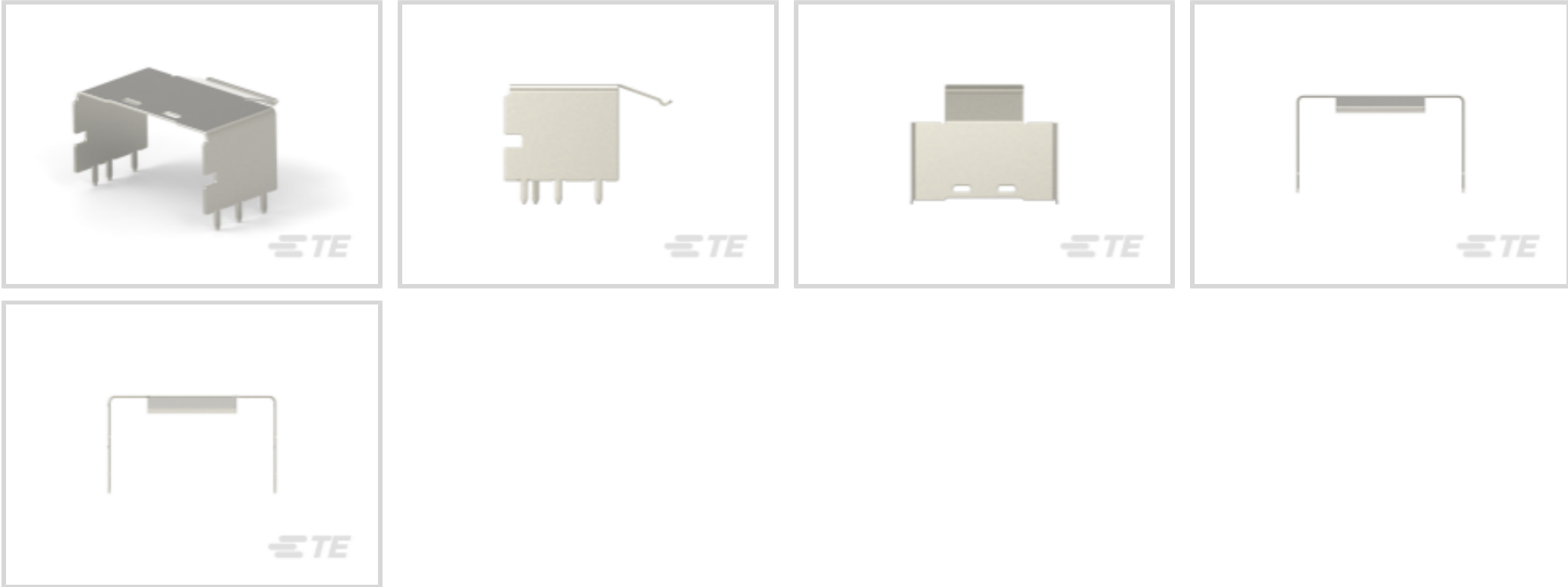
TE 内部编号 1888862-4

Mini-SAS, Through Hole - Press-Fit, Shell, -55 – 105 °C [-67 – 221 °

F], Mini-SAS

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > SAS 和 MiniSAS > Mini-SAS 屏蔽插座：直角



SAS 连接器类型: Mini-SAS

PCB 端接方法: 通孔 - 免焊连接

SAS 连接器附件类型: 外壳

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 Mini-SAS 屏蔽插座：直角 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

SAS 连接器类型	Mini-SAS
SAS 连接器附件类型	外壳

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
----------	-----------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
尚未进行合规性审核

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Mini-SAS



文档

产品图纸

shield recpt ra 36p t-h nokey Mini-SAS

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1888862-4_A.2d_dxf.zip



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888862-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1888862-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本